



2024年6月21日

各位

会社名 サンワテクノ株式会社  
代表者名 取締役社長 松尾 晶広  
(コード番号 8137 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員管理本部長 的場 孝成  
(TEL. 03-5202-4011)

## 「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2024」出展のお知らせ

サンワテクノ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松尾晶広、証券コード：8137）は「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2024」に出展いたします。

当展示会は、出展対象を「産業用ロボット」と「自動化システム」に特化しており、製造業など産業集積地である中部地区で開催される国内最大級の BtoB 展示会です。

当社ブースでは仮想空間を活用したデジタルマニュファクチャリングを実現するロボットソリューションパッケージ『3D Connect シリーズ』をご紹介します。

今回、メイン展示となる『3D Connect シリーズ』の第一弾『AR^2 System<エアール・ツー・システム>』は AR マーカーを利用したロボットソリューションパッケージです。ロボットに搭載したカメラが対象物の位置基準となる AR マーカーを読み取り、相対位置の補正と動作条件を判断選択して動作を指示するシステムをご提案いたします。

AR^2 System<エアール・ツー・システム>と AMR の連携を当社ブースで実際にご覧いただけますので、ぜひ会場にお立ち寄りください。

### 「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2024」

会期：2024年7月4日（木）～7月6日（土）  
時間：10：00～17：00 ※最終日6日(土)は16:00 まで  
会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）  
小間番号：E25



#### 【主な出展製品（予定）】

- ① 3D Connect シリーズ第一弾『AR^2 System』
- ② AR^2 System+パターンマッチング+コンベアトラッキング  
～3D Connect シリーズの機能拡張性を紹介～

以上